ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «Полупроводниковая электроника»

- 1. Зонная структура и проводимость твердых тел. Уровень Ферми в электронном газе и в полупроводниковом материале. Зависимость уровня Ферми от температуры в примесных полупроводниках. Термисторы.
- 2. Технология изготовления и зонная диаграмма резких гетеропереходов (величина разрыва зон, электронное сродство). Туннелирование через потенциальный барьер в гетероструктурах. Принципы работы, ВАХ гетероперехода.
- 3. Типы кристаллических решеток. Зонная структура полупроводников Si, Ge, GaAs (прямозонные и не прямозонные полупроводники). Движение электронов (фундаментальная система уравнений, физический смысл коэффициентов). Плотность состояний. Полупроводниковое сопротивление на основе n⁺nn⁻ структуры.
- 4. Подвижность и скорость насыщения носителей заряда. Сравнение квантового и классического эффекта Холла.
- 5. Зависимость концентрации носителей и уровня Ферми от температуры в собственных и примесных полупроводниках. Зависимость обратного тока p-n перехода от температуры.
- 6. Типы дефектов в твердых телах. Рассеяние электронов при движении. Подвижность и коэффициент диффузии. Времена релаксации энергии и импульса. Уравнения баланса энергии и импульса.
- 7. Лавинный пробой в полупроводниках и р-п переходах. Конструкция, технология изготовления и принцип работы генератора на основе лавино-пролетного диода (включая коаксиальный резонатор).
- 8. Акустические и оптические фононы (дисперсионное уравнение и график). Продольные и поперечные колебания. Акустоэлектронные приборы (встречноштыревой преобразователь (ВШП), Фурье-преобразование на основе ВШП)
- 9. Полевой транзистор с двумерным электронным газом: зонная диаграмма, BAX, эквивалентная схема. Преимущества HEMT перед полевым транзистором с управляющим p-n переходом.
- 10. Фотопроводимость, рекомбинация носителей, прямозонный не прямозонный полупроводники. Принцип работы лазеров и светодиодов (лазеры на гетеропереходах, квантовых ямах и точках).
- 11. Эффект всплеска скорости. Принцип работы и ВАХ биполярного транзистора. Преимущества использования гетеропереходов в биполярных транзисторах.
- 12. Диффузия и дрейф носителей заряда. Зонная диаграмма n⁺n перехода и вывод соотношения Эйнштейна
- 13. ВАХ и ВФХ диода Шоттки. Технология изготовления омического контакта металл-полупроводник (фотолитография, напыление «взрыв»).
- 14. Генерация и рекомбинация носителей заряда, Прямозонные и непрямозонные полупроводники. Конструкция, технология изготовления и принцип работы фотодетекторов и солнечных батарей (использование p-n перехода и барьера Шоттки, преимущества использования гетеропереходов).
- 15. Полевой транзистор с двумерным электронным газом (зонная диаграмма, эквивалентная схема, ВАХ). Его преимущества перед МДП полевым

- транзистором с индуцированным каналом (зонная диаграмма, эквивалентная схема, ВАХ)
- 16. Закон сохранения импульса и энергии при генерации и рекомбинации прямозонных и непрямозонных переходах в полупроводниках. Конструкция, технология изготовления и принцип работы полупроводниковых лазеров.
- 17. Полевой транзистор с затвором Шоттки (конструкция, зонные диаграмма, ВАХ, эквивалентная схема). Преимущество полевых транзисторов с гетеропереходами (конструкция, зонная диаграмма)
- 18. Лавинный пробой в полупроводниках. Прямосмещенный и обратносмещенный
- 19. р-п переходы (зонная диаграмма, ВАХ, эквивалентная схема).
- 20. Теплоемкость твердых тел. Закон Дебая. Разогрев электронного газа в электрическом поле.
- 21. Акустические и оптические фононы (дисперсионное уравнение и график). Продольные и поперечные колебания. Влияние рассеяния на фононах на подвижность носителей заряда. Акустоэлектронные приборы: резонаторы и конвольверы на ПАВ.
- 22. Зависимость концентрации и подвижности носителей заряда, проводимости и уровня Ферми в примесных полупроводниках от температуры. Термисторы на основе полупроводников и металлов сходство и различие.
- 23. Оценка длины волны электрона в зоне проводимости на основе средней энергии электронного газа и эффективной массы. Водородная модель атома примеси. Плотность состояний в вырожденных и не вырожденных полупроводниках.
- 24. Кристаллическая решетка и зонная структура твердых тел. Заселение состояний электронами и дырками (плотность состояний). Принцип работы солнечных батарей. Преимущества использования гетеропереходов для реализации солнечных батарей.
- 25. Конструкция, технология изготовления и принцип работы гетеробиполярного транзистора. Его преимущества по сравнению с биполярным транзистором (униполярная инжекция неосновных носителей заряда, диаграмма направленности инжектирующего перехода, варизонная база, подавление эффекта Эрли).
- 26. Конструкция, технология изготовления и принцип работы диода Шоттки (зонная диаграмма, BAX, BФX, эквивалентная схема). Омический контакт металл-полупроводник.
- 27. Прямозонные и не прямозонные полупроводники. Эффективная масса электронов и дырок. Энергетические долины в разрешенных зонах полупроводников. Зависимость средней дрейфовой скорости электронов от напряженности электрического поля в многодолинных полупроводниках.
- 28. Уравнение Шредингера для электронов в полупроводнике. Адиабатическое и одноэлектронные приближения. Теорема Блоха.
- 29. Конструкция, технология изготовления и принцип работы диода на основе p-n перехода и гетероперехода. Вольт-амперная и вольт-фарадная характеристики.
- 30. МДП структура конструкция, зонная диаграмма, инверсия типа проводимости, зависимость емкости структуры от частоты измерительного сигнала

- 31. Ширина запрещенной зоны, подвижность носителей заряда и их зависимость от температуры кристаллической решетки. ВАХ p-n перехода и ее зависимость от температуры прибора.
- 32. МДП транзистор с индуцированным каналом конструкция, зонная диаграмма, инверсия типа проводимости, насыщение на выходной ВАХ
- 33. Принцип работы гетероперехода (конструкция, технология изготовления, разрыв зон на границе перехода, ВАХ, ВФХ, эквивалентная схема)
- 34. Кристаллическая решетка и зонная структура твердых тел. Заселение состояний электронами и дырками (плотность состояний). Принцип работы солнечных батарей. Преимущества использования гетеропереходов для реализации солнечных батарей.
- 35. Закон сохранения импульса и энергии при генерации и рекомбинации прямозонных и непрямозонных переходах в полупроводниках. Конструкция, технология изготовления и принцип работы полупроводниковых светодиодов.
- 36. Кристаллическая решетка и зонная структура твердых тел. Заселение состояний электронами и дырками (плотность состояний). Принцип работы солнечных батарей. Преимущества использования гетеропереходов для реализации солнечных батарей.
- 37. Закон сохранения импульса и энергии при генерации и рекомбинации прямозонных и непрямозонных переходах в полупроводниках. Конструкция, технология изготовления и принцип работы полупроводниковых светодиодов.